CLIPPEDIMAGE= JP357026492A

PAT-NO: JP357026492A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57026492 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE: February 12, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAMESHIMA, YASUBUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO: JP55101490 APPL-DATE: July 24, 1980

INT-CL_(IPC): H01S003/18 US-CL-CURRENT: 372/34

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the temperature characteristics of an oscillation threshold of a semiconductor laser by forming an active layer of InGaAs P on an InP substrate in a double hetero architecture in which AlGaAsSb matched in lattice to the substrate and the active layer is interposed therebetween.

CONSTITUTION: A clad layer

Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>As<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>3, an active layer In<SB>x</SB>Ga<SB>1-x</SB>As<SB>y</SB>P<SB>1-y</SB>4, a clad layer Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>Ag<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>5, and an ohmic layer 6 are

sequentially formed on an InP substrate 2. The layer 4 has a low refractive index, and is interposed between the layers 3 and 5 having large band gap, and the layer 3 is of N type, the layer 5 is of P type and the layer 4 is undoped N type to inject and excite it. Thus, misfit dislocation is hardly taken place in the boundary between the layers 4 and 5, and accordingly preferable crystallinity including no defect can be performed, and the temperature characteristics of the oscillation threshold can be improved.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭57-26492

⑤ Int. Cl.³H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F ❸公開 昭和57年(1982)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

50半導体レーザ

顧 昭55—101490

20出 願 日

20特

願 昭55(1980)7月24日

⑩発 明 者 亀島泰文

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

仍代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 普

1. 発明の名称 半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

InP 基項結晶上に、直接壁移領域の偏晶比X, Yをもつ化合物半導体偏晶 Inx(ka_{1-x}As yti-yの活性 層を波基板結晶及び活性層に格子整合した偶晶比 U, Vをもつ化合物半導体協晶Alu Ga_{1-u} Asv Sb_{1-v} で鉄み込んだダブルヘテロ構造を具備した事を特 像とする半導体レーザ。

3. 発明の辞刷な説明

本発明は InP 基板上に活性層を InGaAsP,クラ・ドッをA UaAs Su を格子を含をさせてエピタキシャル成反させる事により 1.1~1.6 μm までの赤外光を放出する半導体レーザに関するものである。クラ・ドッと活性層間のエネルギー職業を高くし、かつ結晶性のよいヘテロ界面をつくる事により、発展閾値の過級特性のよいかつ業子数針上の自由

度を大きくする事のできる半導体レーザを提供するものである。

これはまた発光ダイオードにも適用され得るものである。

光ファイバーを用いた通信はその大容負性,無 誘導性の悔像を生かした通信手段として開発がす すめられている。との光ファイバー通信の尤派と して半導体レーザは、その小型値便性,直接姿勢 可能などの利点があり、重要な素子である。近年 光ファイバーの吸収損失が破低になる破長が得製 技術の逃歩により1.05 μm から1.3 /m 更に1.55 μm へと移行していくにつれ、要求される発光 破 長は上記破長の母波長でへと変ってきている。現 住この破長俗の半導体レーザとしては且ーV 美化 合物単導体の健晶 In UaAsP を活性層としクラッド 層を InP とする組み合せが吸っとも多く採用され ている。

発展調値の個度依存性を I = Lo exp (T/To) と 契わしたときの To は図 1 からわかる 様に 70 K 個度であり、更に雰囲気 周度が 80 C を終えると To は更に低くなっている。それに対し AJ GaAs 系の短波長レーザではこの個度全域で To~120 K 位である。この事は地下ケーブル帯に実接される光通信システムでは大きな問題であり、 In CbAs P を活性層とする民放 ゼレーザの 契用化にはその 発振 随近の 温度 特性の 改善が 是来必要である。本 発明は 長 仮長レーザの 解 成物 質に 後付を 加え、上述の 問題点を 解決する事を目的とする。この目的を 達成するために本 希明の 半呼体レーザは In P 基板 上に、 Inx Ga_{1-x} Asy P_{1-y} で 成る 活性 層を In P 基板 及び 活性 層に 格子登台した Alu (a_{1-u} Asy So_{1-y} で 映み 込ん だ ダブルヘテロ 解 遺を 放けている。

店性層をIntaAsP, クラッド層をInPとする長 皮長レーザの温度特性が悪い原因についてはいく つか考えられるが、第1に店性層内にダブルヘテ 中博産で閉じ込められたキャリアが無的エネルギ ーのためクラッド層をオーパフローする事が考え

AlGaPSbなどが挙げられるが、直接遷移領域が混 聶比の広い龟囲にある事、結晶成長条件のデータ の書機が差慮な点で In UsAsP が最っとも通してい る。更に基板材料としては第2図から InP InAs Uabo, Albo が挙げられるが現在、良興な無転位 指晶が付られるのは Inl であり、透板, 舌性層の 組み合せは InP/InClaAsP が最適である。しかし従 米の再位ではダブルヘテロ保造のクラッド層とな るべき第1層および43層に 5㎡ を採用している ので、ある一定の皮皮の光を放出する活性瘤の組 成を伏めたとき、クラッド層と活性層の間のエネ ルギー造を自由にとれない事情が生じている。と の欠点を除去する為に本発明では第1層および弱 3 順にAlizaAsSb を採用している。第2回からわ かるようにAlchAsSb の4元店前は格子定紋を Int に付せた状態でパンドギャップエネルギーを Lnu よりも大きくさせる事が可能である。Alある いはめ の成分がある値より多いと偽品は間接避 移負収に入るが、クラッド層は発光に関与しない ためこの事は不部合な条件とはならず、むしろク られる。特に発掘皮長が1.1 μm近くのレーザについては活性増とフラ・ド層のエネルギー選が近くなるのでその効果は無視出来ない。第2にヘテロ界面における結晶の不完全性が挙げられる。例えば界面のミスフィ・ト伝位、点欠陥などを通じての効起ギ・リアの非発光再結合、PN 接合の不完全性による電流リークなどが考えられる。

ラッド層にリークして発光する成分を抑制する動 きをする。舌性層とクラッド谱のエネルギー差を 大きくする事により温度特性を改善できる事は勿 論であるが、他方両者の屈折率差が大きくなるた め必然的に高次モードが出現し易くなる。しかし その点は活性層厚さを 0.15 mm 程度に排くする事 により解決される。即ち、高次モードの選択は活 性膚とクラッド層の屈折率差のみならず光導皮路 のサイズによっても左右されるからである。現在 のエピタキシャル結晶成長技術では活性順厚さを 所要の厚さに制御する事は比較的容易である。 更に重要な事は一般に多層構造がエピタキシャル **成長されるとき、成長膚が三元以上の復品である** 方が成長面内の格子並合が容易であるという実験 **結果である。(ジャーナル,オブ,ザ,エレクロ** ケミカルソサエテイ 126巻664頁) 即ち、四元活性 層の上に InP 二元結晶を成長させた場合にはわず かの格子すれでもミスフィット仮位が生じやすい が、InP 二元結晶上に InCaAsP 四元系립品をエピ タキシャル成長させた場合、エピタキシャル成長

面内の格子定数は仕込み組成が完全整合の条件からずれているときでも四元協動が成長方向にテトラゴナルな格子変形をする事により、成長面内で格子を合わせる現象が起き、ミスフィット転位が生じにくい事がX線回折法により観測されている。この事はエピタキシャル成長する層が多元系である方が格子変形の自由度が増す事により有利である。この様に活性層 InClaAst の上に減る値クラット層として Int 二元結晶を成長させるよりもAlclaAsob四元結晶を成長させる方がその外面においてミスフィット転位を生じにくくさせ、ひいては点欠略等を含まない良好な結晶性が実現し前述したような希景剛値の値度特性を広下させているへテロ外面あるいは PN 妥合の不完全性を改良するのに有効な手段である。

次に本発明の契照例について説明する。第3図は電航庄入助起による半導体レーザの構造例であり、いわゆるダブルヘテロ構造をもたせてある。 InP素板2の上に第1階クラッド層AluCa_{l-U}Asv Sb_{1-v}3、第2層估性層InxCa_{1-x}AsyP_{1-x}4、第3層ク

れている。n側の電極1はInP 基板2にAuGe 含金でつけられている。Cの素子をメタライズしたダイアモンドヒートシンク10にInP 基板2を上にし、点4点のInCaAsPを下側にして5n9で設着し、更に金メ・キしたCu ブロ・ク11に組み立てられる。Cの状態で電流をP側からn側へ流せばPN 接合部で電子と正孔が再結合して結晶へき開めを反射鏡とするフィードバ・ク作用によりレーザ光が放出される。

4. 図面の商単な説明

第1 図は In Cia AS P/InP レーザの発展調値の温度 特性を示す。第2 図は他々の組み合せの IV 展現 結果における格子定数とバンドギ・ブの関係を示 す。第3 図は注入助起による本発明の半導体レー ザの一実施例の概略図を示す。図中1は n 関連値、 2 は InP 密板、3 は AI Cla As So 第1 層、4 は In Cla As P 信性層、5 は AI Cla As So 第3 層、6 は In Cla As P 郭 4 層、7 は Si O₂ 展、8 は P 朗 返憶、9 は Sn 融稽 層、10 はダイアモンドヒートシンク、11は Cuブ

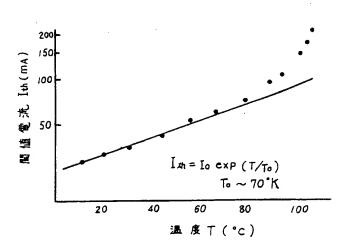
ラッド層 AluGa_{1-u}AsvSb_{1-v}5, 第4層オーミック層 InwCa, -- AszP1-26, を順次収相エピタキシャル法で 形成する。 活性層 InxGa1-xAsyP1-y4 は屈折率が低 くパンドギャップの大きい AluGa1-uAsvSb1-v 層 3 と5ではさまれており住入励起を行なうため卵1 層 AluGa_{t-u}AsvSb_{1-v}3 はn型系3層 AluGa_{t-u}Asv Sb_{1-v}5はP型活性層 4 はアンドープ n 型としてあ る。 活性層 InxCla_{1-x}AsyD_{1-Y} の X , Y およびクラ ッド層 Alucla 1-uAsvSo1-vのU, Vの値は発光波長 を 1.1~1.6 Amとすると、格子定数を InP 基板に合 わせる条件から発光皮長 1.1 Aniのとき X ~ 0.89。 Y~0.23、 発光波長 1.6 μm のとき X~ 0.58, Y~ 0.89 程度であり、クラッド層は活性層のパンドギ ャップより 0.3 eV 高い値を目安とすると、俗子整 合の条件から 1.1 /m のとき U ~ 0.60, V ~ 0.53。 1.6 pm のときU~0.25、V~0.52 程度となる。 弱 4 周 law Ga: -w Asz P: - z 6 はオーミック接触を得 るためのものでP型としてある。この第4層上に ストライプ状に窓をもったSiO2版7を設け、更に AuZn を蒸煮することによりP個電極8が形成さ

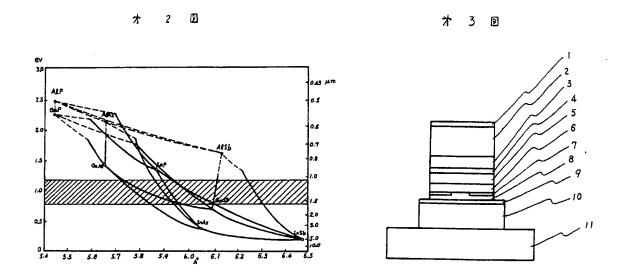
ロ・クをあらわす。

代理人 弁理士 内 原









-436-